Mini TOPLED
Datasheet
Version 1.2

LW MVSG

Small size high-flux LED for slim designs

Hocheffiziente, kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs

Features:

- **Package:** white SMT package, colored diffused silicone resin
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120° (Lambertian Emitter)
- **Color:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120° (Lambertscher Strahler)
- **Farbe:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (weiß)
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B)
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

Applications

- Automotive Interior Lighting
- Aircraft Interior Lighting
- White Goods Lighting
- Pushbuttons and Switches
- Signal and Symbol Luminary

Anwendungen

- Automobilbeleuchtung innen
- Flugzeugbeleuchtung innen
- Weiße Ware
- Schalter und Taster
- Signal- und Symbolleuchten

OSRAM
Opto Semiconductors

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Luminous Intensity [1] page 22 Lichtstärke [1] Seite 22 I_F = 20 mA I_V [mcd]	Ordering Code Bestellnummer
LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486	1500 ... 2800	Q65111A4087

Note: *The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 means that only one group AZ, BX, BY, BZ will be shippable for any packing unit.*

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 means that the device will be shipped within the specified limits.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 means that only one forward voltage group 44,86,Z4 will be shippable.

Anm.: *Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AZ, BX, BY, BZ enhalten ist.*

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW MVSG-AZBZ-JKPL-Z486 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 44,86,Z4 enthalten (siehe Seite 5).

OSRAM
Opto Semiconductors

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 110	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 110	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom (T_S = 25 °C)	I_F	3 ... 30	mA
Surge current Stoßstrom (t ≤ 10 µs; D = 0.005; T_S = 25 °C)	I_{FM}	300	mA
Reverse voltage Sperrspannung (T_S = 25 °C)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B)	V_{ESD}	8	kV

OSRAM
Opto Semiconductors

Characteristics (T_S = 25 °C; I_F = 20 mA)
Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) *page 22* Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) *Seite 22*	(typ.) (typ.)	Cx Cy	0.33 0.33	- -
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2φ	120	°
Forward voltage 3) *page 22* Durchlassspannung 3) *Seite 22*	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	2.70 3.05 3.40	V V V
Reverse current Sperrstrom		I_R	not designed for reverse operation	
Real thermal resistance junction / ambient 4) *page 22* , 5) *page 22* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 4) *Seite 22* , 5) *Seite 22*	(max.)	$R_{th\ JA\ real}$	360	K/W
Real thermal resistance junction / solder point 5) *page 22* Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 5) *Seite 22*	(max.)	$R_{th\ JS\ real}$	130	K/W

Note: *Individual forward voltage groups see next page*

Anm.: *Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite*

OSRAM
Opto Semiconductors

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Intensity [1] page 22 Lichtstärke [1] Seite 22 (min.) I_v [mcd]	Luminous Intensity [1] page 22 Lichtstärke [1] Seite 22 (max.) I_v [mcd]	Luminous Flux [6] page 22 Lichtstrom [6] Seite 22 (typ.) Φ_V [mlm]
AZ	1500	1800	5000
BX	1800	2100	5900
BY	2100	2400	6800
BZ	2400	2800	7800

Forward Voltage Groups [3] *page 22*
Durchlassspannungsgruppen [3] *Seite 22*

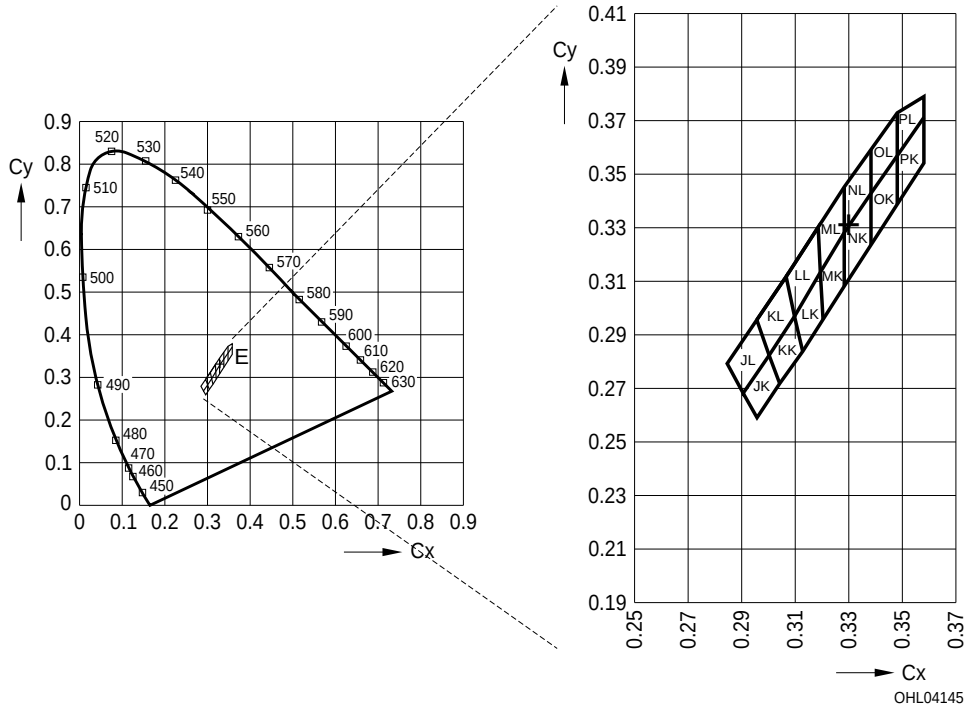
Group Gruppe	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
Z4	2.70	2.90
44	2.90	3.10
86	3.10	3.40

Note:

Anm:

OSRAM
Opto Semiconductors

Chromaticity Coordinate Groups 2) *page 22*
Farbortgruppen 2) *Seite 22*



Color Chromaticity Groups 2) *page 22*
Farbortgruppen 2) *Seite 22*

Group Gruppe	Cx	Cy
JK	0.2910	0.2680
	0.2960	0.2590
	0.3005	0.2825
	0.3045	0.2715
JL	0.2850	0.2790
	0.2910	0.2680
	0.2960	0.2955
	0.3005	0.2825
KK	0.3005	0.2825
	0.3045	0.2715
	0.3100	0.2970
	0.3130	0.2840

Group Gruppe	Cx	Cy
MK	0.3197	0.3131
	0.3205	0.2956
	0.3288	0.3081
	0.3288	0.3282
NK	0.3288	0.3081
	0.3288	0.3282
	0.3386	0.3235
	0.3386	0.3426
OK	0.3386	0.3235
	0.3386	0.3426
	0.3484	0.3388
	0.3484	0.3571

Group Gruppe	Cx	Cy
ML	0.3189	0.3302
	0.3197	0.3131
	0.3288	0.3282
	0.3288	0.3452
NL	0.3288	0.3282
	0.3288	0.3453
	0.3386	0.3426
	0.3386	0.3591
OL	0.3386	0.3426
	0.3386	0.3591
	0.3484	0.3571
	0.3484	0.3730

OSRAM
Opto Semiconductors

Group Gruppe	Cx	Cy
KL	0.2960	0.2955
	0.3005	0.2825
	0.3070	0.3120
	0.3100	0.2970
LK	0.3100	0.2970
	0.3130	0.2840
	0.3197	0.3131
	0.3205	0.2956

Group Gruppe	Cx	Cy
PK	0.3484	0.3388
	0.3484	0.3571
	0.3582	0.3542
	0.3582	0.3715
LL	0.3070	0.3120
	0.3100	0.2970
	0.3189	0.3302
	0.3197	0.3131

Group Gruppe	Cx	Cy
PL	0.3484	0.3571
	0.3484	0.3730
	0.3582	0.3715
	0.3582	0.3792

Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: AZ-JK-44
Beispiel: AZ-JK-44

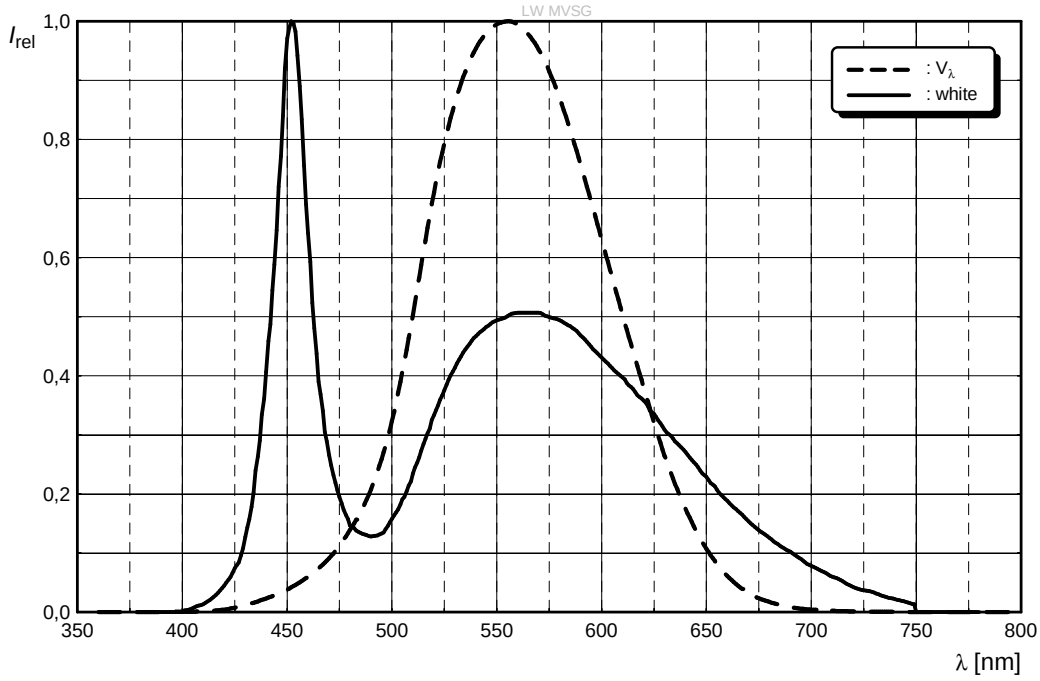
Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
AZ	JK	44

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

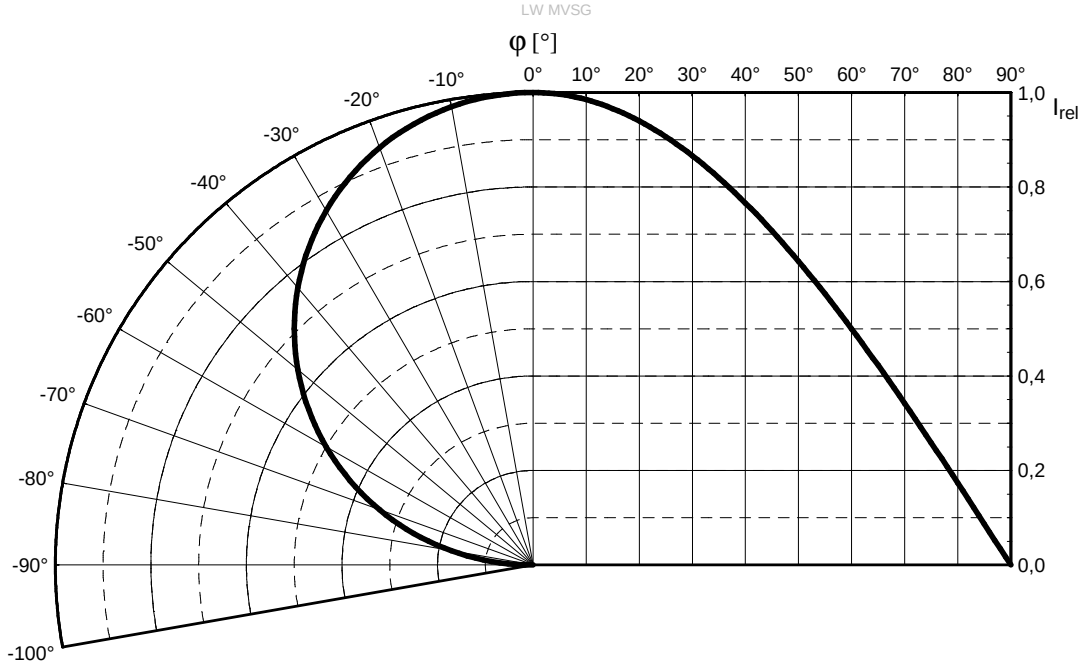
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

OSRAM
Opto Semiconductors

Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 6) *page 22*
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 6) *Seite 22*
$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\ °C$; $I_F = 20\ mA$

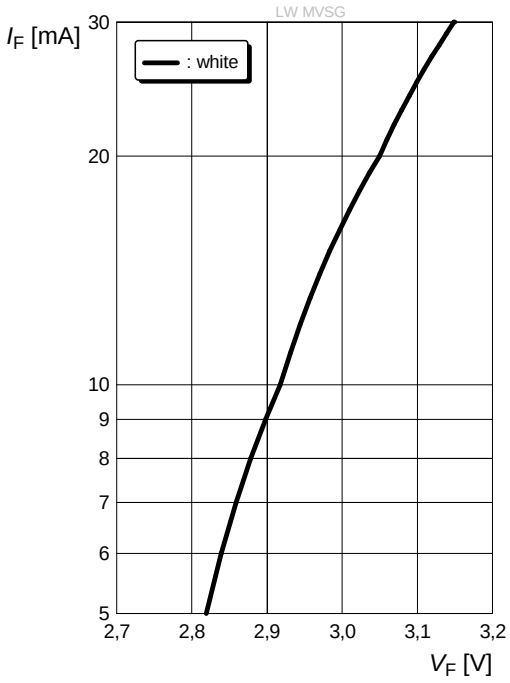


Radiation Characteristics 6) *page 22*
Abstrahlcharakteristik 6) *Seite 22*
$I_{rel} = f(\phi)$; $T_S = 25\ °C$

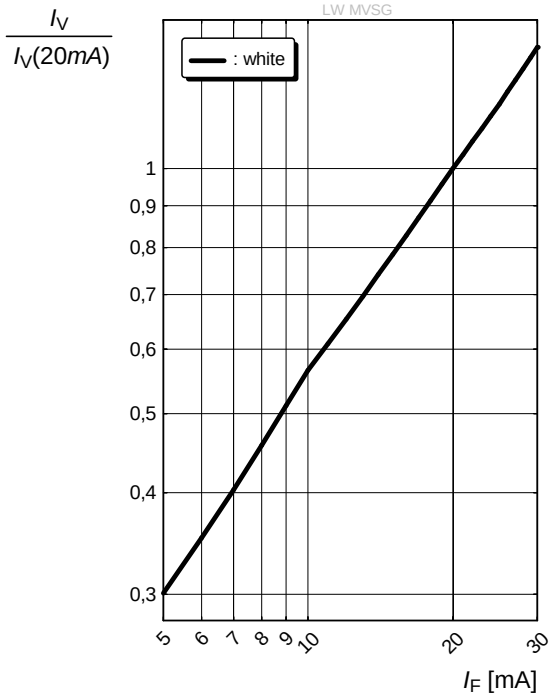


OSRAM
Opto Semiconductors

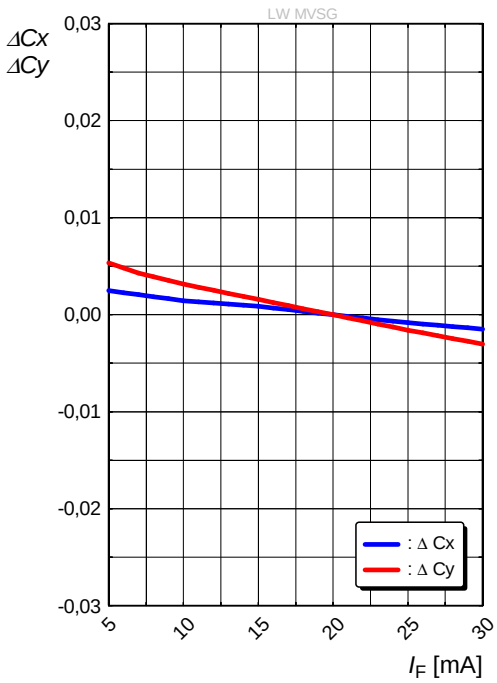
Forward Current 6) *page 22* , 7) *page 22*
Durchlassstrom 6) *Seite 22* , 7) *Seite 22*
$I_F = f(V_F)$; T_S = 25 °C



Relative Luminous Intensity 6) *page 22* , 7) *page 22*
Relative Lichtstärke 6) *Seite 22* , 7) *Seite 22*
$I_V/I_V(20\ mA) = f(I_F)$; T_S = 25 °C



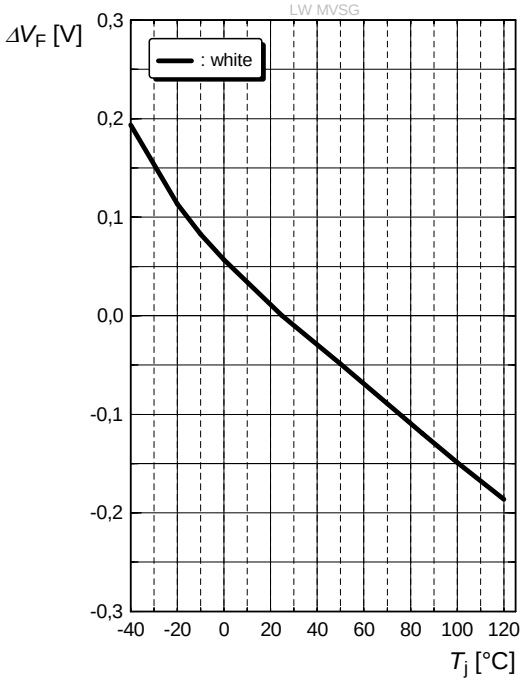
Chromaticity Coordinate Shift 6) *page 22*
Farbortverschiebung 6) *Seite 22*
$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F)$; T_S = 25 °C



OSRAM Opto Semiconductors

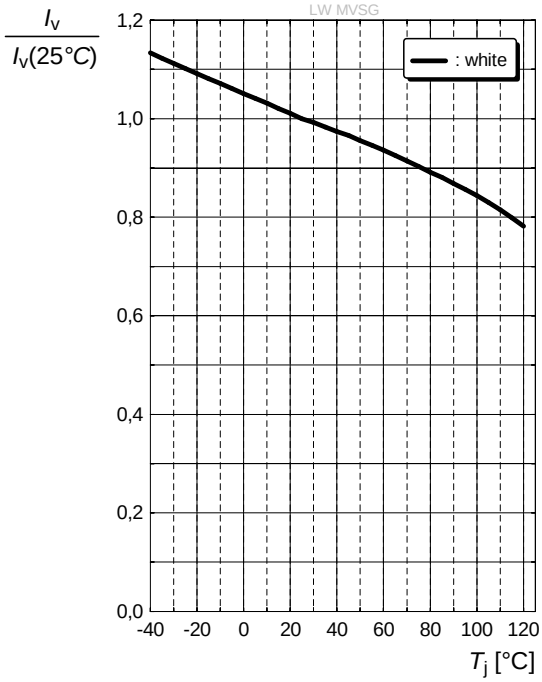
Relative Forward Voltage 6) *page 22*
Relative Vorwärtsspannung 6) *Seite 22*

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j)$; $I_F = 20$ mA



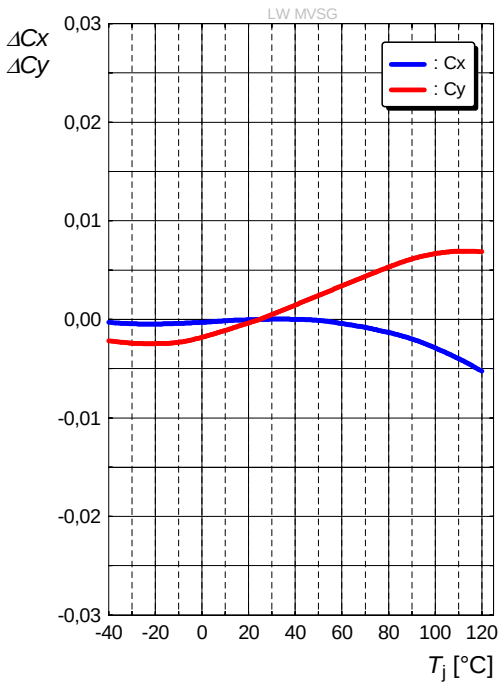
Relative Luminous Intensity 6) *page 22*
Relative Lichtstärke 6) *Seite 22*

$I_V/I_V(25)°C = f(T_j)$; $I_F = 20$ mA



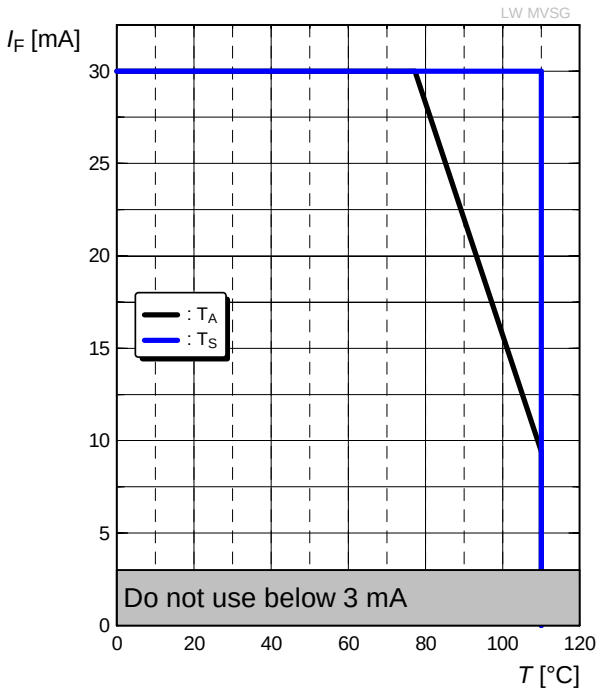
Chromaticity Coordinate Shift 6) *page 22*
Farbortverschiebung 6) *Seite 22*

ΔCx, $\Delta Cy = f(Tj)$; $I_F = 20$ mA

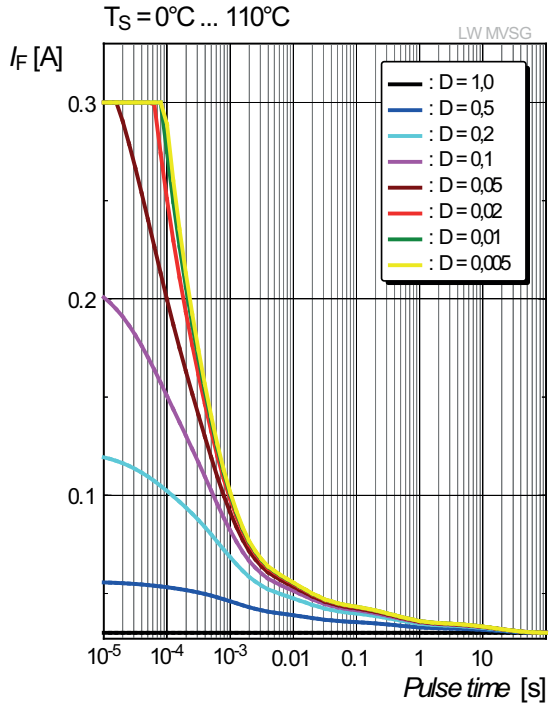


OSRAM Opto Semiconductors

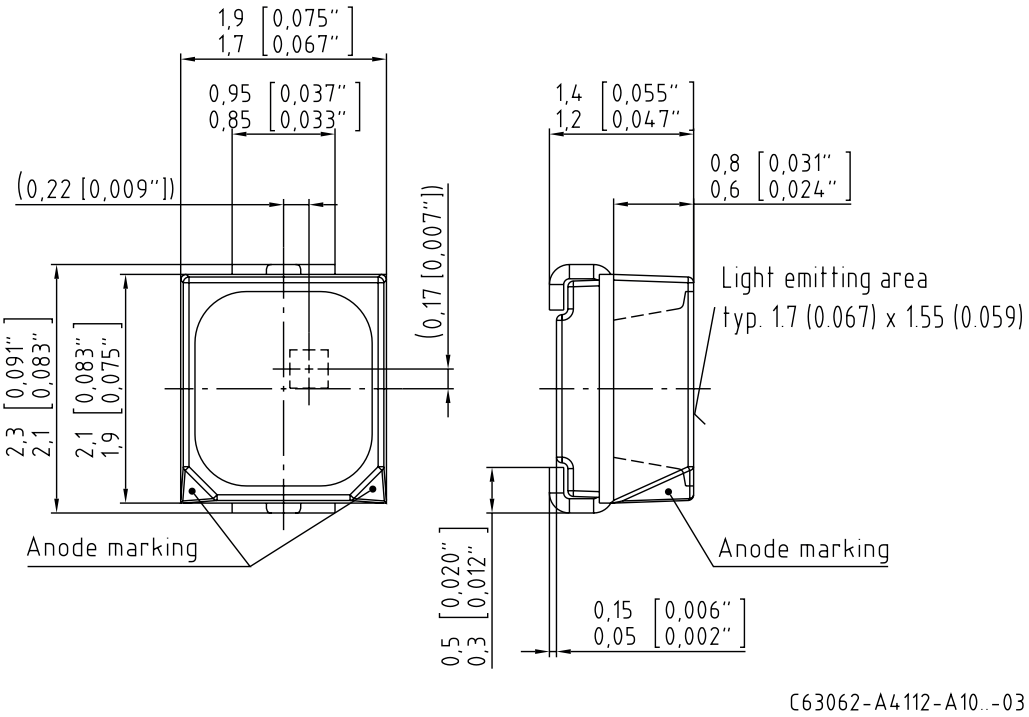
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
$I_F = f(T)$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
D: Duty cycle



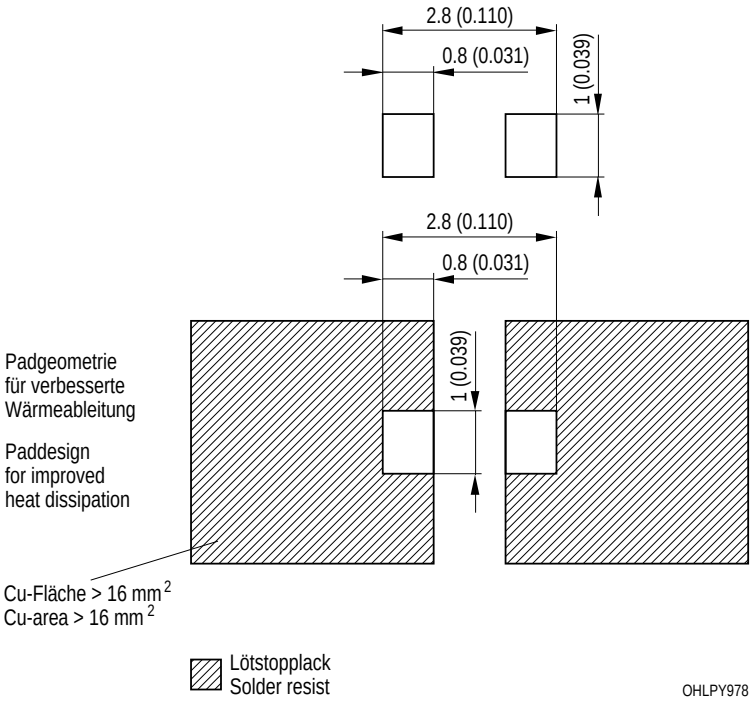
Package Outline [8] *page 22*
Maßzeichnung [8] *Seite 22*



Approximate Weight:	9 mg
Gewicht:	9 mg
Mark:	Anode
Markierung:	Anode
Corrosion robustness:	Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H_2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H_2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H_2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H_2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO_2, 200 ppb NO_2, 10 ppb Cl_2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:	Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H_2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H_2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H_2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H_2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO_2, 200ppb NO_2, 10ppb Cl_2 / 21 Tage]

Recommended Solder Pad [8] *page 22*
Empfohlenes Lötpaddesign [8] *Seite 22*

Reflow soldering
Reflow-Löten



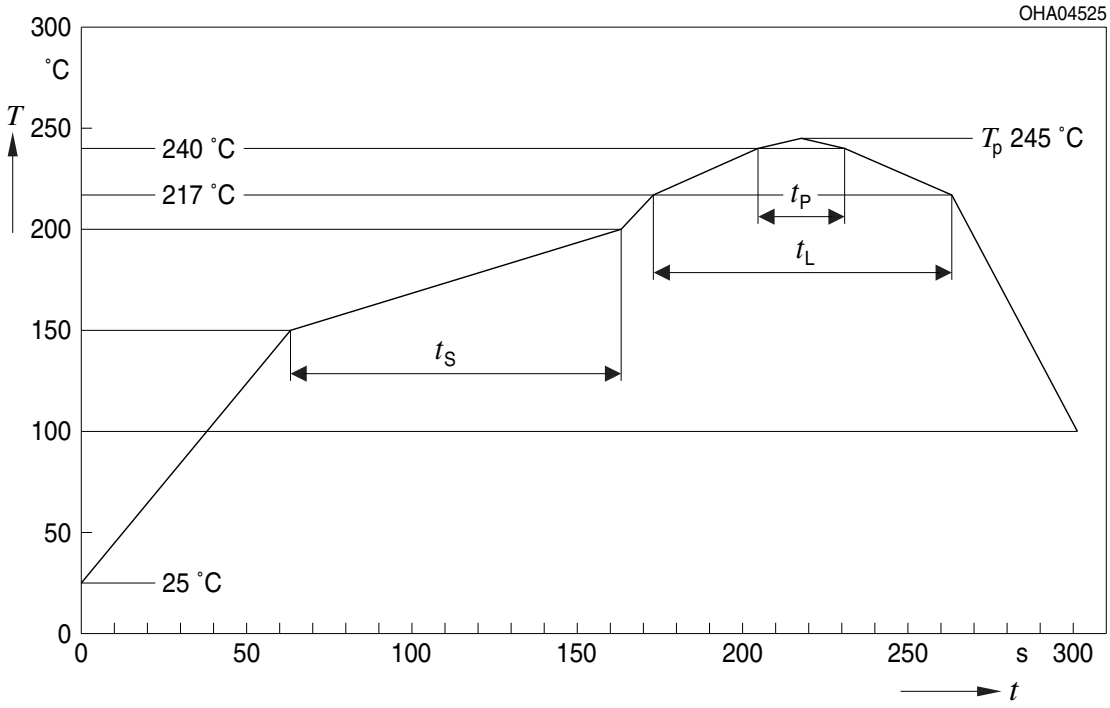
Note:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.
Package not suitable for ultra sonic cleaning.

Anm.:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



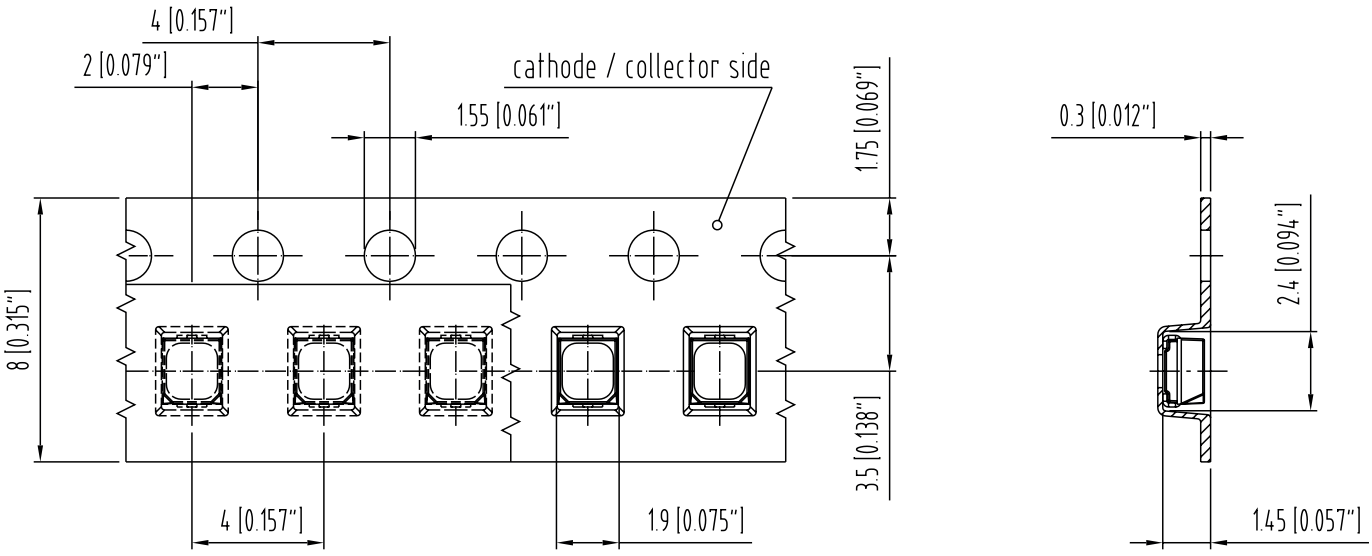
OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

OSRAM Opto Semiconductors

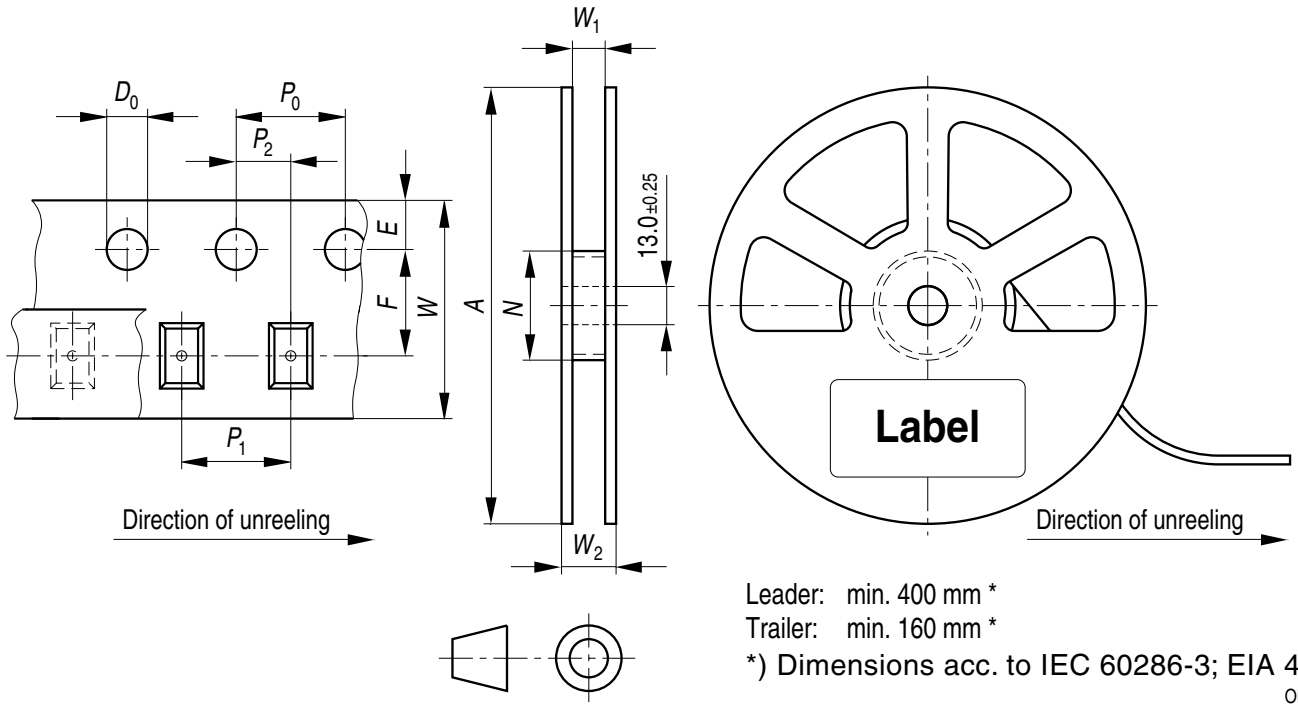
Taping 8) *page 22*
Gurtung 8) *Seite 22*



C63062-A4112-B10 -01

OSRAM Opto Semiconductors

Tape and Reel
Gurtverpackung
8 mm tape with 3000 pcs. on ∅ 180 mm reel



Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324

Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]

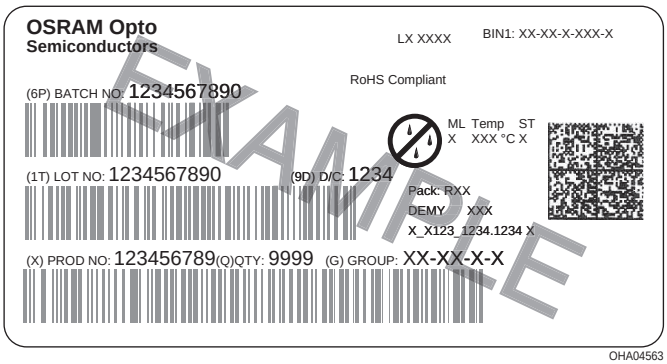
W	P_0	P_1	P_2	D_0	E	F
8 + 0.3 / -0.1	4 ± 0.1	2 ± 0.05 or 4 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	3.5 ± 0.05

Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]

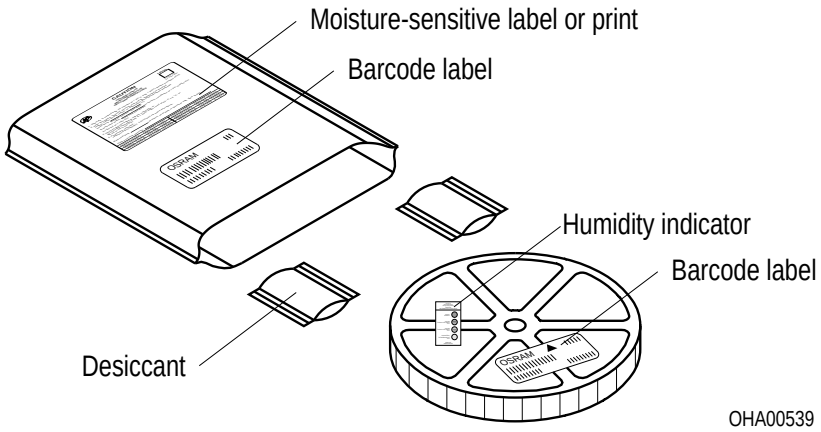
A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}
180	8	60	8.4 + 2	14.4

OSRAM Opto Semiconductors

Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



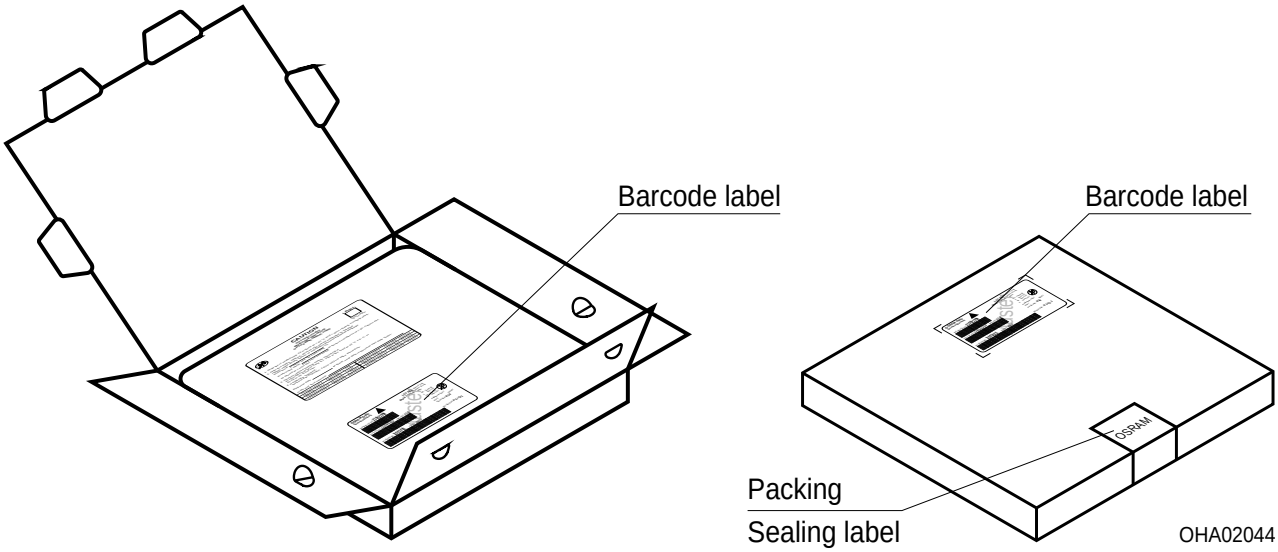
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien



Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm

Width Breite	Length Länge	Height Höhe
200 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Disclaimer

Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!
Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

[1] **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of ± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).

[2] **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).

[3] **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).

[4] **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16mm^2 per pad)

[5] **Thermal Resistance:** Rth max is based on statistic values (6σ).

[6] **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

[7] **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.

[8] **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

[1] **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).

[2] **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).

[3] **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).

[4] **Wärmewiderstand:** RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm^2 je pad)

[5] **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6σ).

[6] **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

[7] **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.

[8] **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

OSRAM
Opto Semiconductors

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru